东芯半导体股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- ●会议召开时间: 2024年05月10日(星期五) 上午 10:00-11:00
- ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)

- ●会议召开方式:上证路演中心网络互动
- ●投资者可干 2024 年 04 月 30 日 (星期二)至 05 月 09 日 (星期四) 16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 contact@dosilicon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。

东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2024年04月20 日、2024年04月30日发布公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报 告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经 营成果、财务状况,公司计划于2024年05月10日上午10:00-11:00举行2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间: 2024年05月10日上午10:00-11:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长: 蒋学明

董事、总经理: 谢莺霞

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监(代行职务): 蒋雨舟

独立董事: 施晨骏

(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

- (一)投资者可在 2024 年 05 月 10 日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 contact@dosilicon.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话: 021-61369022

邮箱: contact@dosilicon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会 2024年4月30日